科学研究費助成事業 研究成果報告書



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,800,000円

研究成果の概要(和文):C02レーザを用いることでスタイラス接触子直径約1.2~300 µmの微細形状測定用ス タイラスが製作可能であることを確認した.また,表面間力によるスタイラスの付着対策として,膜厚数nmの撥水 コーティングを行い,表面間力の影響を約3割低減可能であることを確認した.FDTD法による光学解析の解析結果 より,波長375 nmのレーザを使用することで,0.2 µm程度のスタイラスシャフトでも使用できる可能性があるこ とが解析の結果確認できた.また,基礎実験の結果,波長375 nmのレーザ光を用いることで,直径約0.4 µmの極 小径のスタイラスシャフトでも約5 nmの測定分解能が得られることを確認した.

研究成果の概要(英文): The stylus tip with a diameter within the range of 1.2 and 300 µm have been fabricated with high yield by using the CO2 laser.We conducted the performance test of the water repellent coating on the stylus tip for the purpose of preventing adhesion to the measured surface by the surface force, and the durability test. As a result, the separation distance of the stylus tip was reduced by 30% by employing the coated stylus tip. The minimum diameter of the available stylus shaft is examined using FDTD method.As a result, it is shown that the minimum diameter of the available stylus shaft is about 0.2 µm for the laser diode with 375 nm wavelength. Also, the resolution of the measurement system using the stylus with a diameter of 1 & micro;m is approximately 5 nm.

研究分野:微細形状測定、加工計測

キーワード: 小径穴測定 微細形状測定 光ファイバプローブ

1. 研究開始当初の背景

従来の微細形状測定の要求は,半導体の加 工に代表される二次元形状が主たる対象で あったが,近年の精密微細加工技術の進歩に 伴い,各種ノズルの微小径穴(直径数 μm~数 100 µm),非球面レンズなどの微細金型,マイ クロマシンや MEMS 用マイクロ部品などの 立体的で微細な三次元形状が増加しており, これらの計測技術の進展なしでは微細加工 技術の高度化は実現できないことから、これ らを精密に測定する重要性・ニーズは増加し ている. 例えば,MEMS 分野の技術ロードマ ップでは3次元構造を有するMEMSセンサ, アクチュエータ共通技術として,2025 年度ま でに1 μm 幅で数 100 μm 深さの溝形状およ び側壁粗さの測定が要求されている.しかし, この要求に対応可能な測定器は現状存在し ない.

微細形状の測定法に関しては国内外で 様々な方法が提案されているが(バイブロス キャニング方式,振動プローブ,光ファイバ+ 画像応用プローブ,45 度カットファイバによ る非接触プローブなど),現状では,上記要求 を満たす直径が1 µm 以下の微小径穴や溝,側 壁粗さの測定に対応可能な微細三次元形状 の計測技術は確立されておらず,特に深穴や 深溝を有する形状になると測定は極めて困 難となる.マイクロ部品の形状・寸法精度の 三次元的評価では,微小なプローブをいかに して得るかということが,最も重要な要素技 術として挙げられる. (この他にも測定対象 物を走査する位置決めステージなどが要素 技術として挙げられるが,開発が進み現状で は十分な精度を達成しつつある.) 上記測定 要求に対応するためには直径が1 µm 以下の 極小径のプローブの製造技術およびプロー ブと測定対称面との接触を検知するセンシ ング技術が必要となる.

2. 研究の目的

上記の背景より,本研究では,直径 1 µm 以 下の極小径の光ファイバを用いた接触式プ ローブを用いることにより,低測定力・検出機 構が簡便で 1 µm 以下の溝や穴を有する微細 形状を数 nm の分解能で測定可能なプロー ビングシステムの開発を目的とする.これに より,マイクロ部品の精度保証・各機器の高機 能化が可能になり超精密加工技術の基盤技 術となることが期待できる.

3. 研究の方法

図1(a),(b)に、測定装置の概略図およ びスライラスレーザ照射部の概略図を示す. 図2に図1のXY平面のスタイラスレーザ照 射部断面図を示し、光ファイバプローブの測 定原理を示す.光ファイバの先端を溶融させ て製作した接触子が固定されたものをスタ イラスとして用いる.スタイラスシャフトは 姿勢調整用のチューブ型ピエゾ駆動素子に

固定されている. また, スタイラスに対して 約60度傾いた位置に波長405 nmの半導体レ ーザが設置されており,スタイラスシャフト に向かって XY 方向から集束レーザ光を照射 する. レーザ光はプリズム内を通り上方へと 反射され、スタイラスシャフトに照射される. スタイラスシャフトを透過した光は、スタイ ラスを間にして反対側に 設置された2組の 2分割型フォトダイオードで受光する.図1(b) に示すように集束レーザ光を斜め上方より 照射後、プリズムで反射させレーザ光をスタ イラスの斜め下方向から照射することで、レ ーザ光および2分割型フォトダイオードをス タイラスのレーザ照射部よりも上方に設置 することが可能になり,測定対象物との干渉 を回避できる. ここで, スタイラスシャフト はロッドレンズとして利用することで、スタ イラスの変位を拡大している.ここで,各フ オトダイオードで検出する光強度値は電圧 値に変換され、図2(a)に示すようにそれぞ れ*I_{px1}, I_{px2}, I_{py1}, I_{py2}(V)とする. 接触子が測定対* 象面に接触していない状態では, **I**px1, **I**px2およ び1py1,1py2は同一強度に保たれているが,接触 子が測定対象面に接触し、スタイラスシャフ トがたわみ,スタイラスシャフトのレーザ照 射位置が変位すると*l_{px1}, l_{px2}およびl_{py1}, l_{py2}の* 光強度に差が生じ,接触方向を検出できる. 例えば、図 2 (a)の初期状態では、 $l_{py1} = l_{py2}$ お よびIpy1 = Ipy2であるが,図2(b)に示すように X 方向にプローブ用ファイバが変位すると、 光ファイバ内部を透過するレーザの屈折方 向が変わるため $I_{PX1} = I_{PX2}$ および $I_{PY1} > I_{PY2}$ と なる.ここで、**I**_{PY1}および**I**_{PY2}を用いた X 方向 変位の出力Ix(V), Ipx1およびIpx2を用いた Y 方向変位の出力1,(V)を式(1),(2)で定義する. 出力1,出力1,は、半導体レーザを変調する ファンクションジェネレータの信号を参照 信号とし、ロックインアンプを用いて同期検 波することで各種ノイズを取り除いている. 測定対象物表面を XYZ ピエゾステージを用い てスタイラスで順次走査することにより測 定する.一般的にはスタイラス接触子の測定 対称面への接触を検知するセンサ機構に力 を伝えるためにスタイラスシャフトの剛性 を高くする必要があるが、本測定原理ではス タイラスシャフトのたわみをレーザを用い て非接触で間接的に検出する方式であるた め,剛性が低く小径で長いスタイラスを使用 可能であり、高アスペクト比の穴や溝などの 測定に対応可能である.

$I_X = I_{PY1} - I_{PY2}$	(1)
$l_{Y} = l_{PX1} - l_{PX2}$	(2)



スタイラスシャフトは各種酸を用いたウ ェットエッチングにより直径 125 µm の光フ ァイバを小径化し製作している.図3に示す

ように温調器にエッチング液が入って容器 を設置し,光ファイバスタイラスの先端を浸 漬してエッチングを行った.



図3 エッチング装置

図4にエッチング温度とエッチング速度 の関係を示す.エッチング液の温度と平均の エッチング速度は図4のように指数関数に よる近似が可能となる.つまり,温度に対し て指数関数的に反応速度が上昇しており,ア レニウスの式ともよく一致していることが 分かる.



図4 エッチング温度と速度の関係

次に, CO₂レーザを用いたスタイラス接触 子の製作方法について紹介する. 図5に CO₂ レーザによる接触子製作装置の概略図を示 す.前項記載のエッチング方法で製作したス タイラス先端部に対物レンズによって集光 した CO₂レーザを照射し溶融させ,表面張力 により接触子を成形する.図6に接触子先端 球成形状況の概略図を示す.図6に示すよう にスタイラスに対して水平方向からレーザ を照射した際,スタイラス内部で温度勾配が 発生し,温度の高い方に向かって接触子のず れ(シャフト中心軸と球中心のずれ)が発生 する.そこで,スタイラスの鉛直下方向から CO₂レーザを照射して接触子を形成する方





使用するスタイラス接触子は直径数十~ 数 μm であり、測定対象物に接触させた際に 液架橋力やファン・デル・ワールス力(vdW力), 静電気力などの表面間力の影響を大きく受 ける. 接触子直径が約1mm以下の場合,表 面間力の合力が重力より大きくなるため接 触子が測定対象面に付着する.vdW 力は表面 粗さが存在すると急激に低下し,静電気力も イオナイザ等を用いて静電気除去を行うこ とで低減可能であることから,実際には液架 橋力の影響が一番大きくなるものと思われ る. そこで, 液架橋力を低減させる方法とし て接触子表面への撥水コーティングを検討 した. 図9に撥水コーティングの模式図及び コーティング後の接触子の SEM 写真を示す. 接触子をコーティング剤に浸漬させること で表面に図のような疎水性のジメチルポリ シロキサンの単分子層が形成され撥水性が 向上する. 撥水コーティング性能試験として, オプティカルフラット壁面とスタイラス接 触子の剥離試験を行った. 付着後に接触子が 壁面から剥離するまでの距離を剥離距離と する. 撥水コーティング有無の2本のスタイ ラス(接触子直径 20 μm, シャフト直径 10 μm, シャフト長さ5mm)を使用して、湿度20%の 条件での剥離距離を各10回計測した.また、 静電気力軽減のためにイオナイザーを使用 して接触子の静電気除去も同時に行った. そ の結果を図 10 に示す. 撥水コーティングな しの接触子の場合,10回計測した平均剥離距 離は約 23.4 µm,標準偏差 1.43 µm であった のに対し, 撥水コーティングありの接触子の 場合の 10 回計測した平均の剥離距離は約 15.2 µm で標準偏差 1.33 µm と,約3 割剥離 距離が低減できた. このことから撥水コーテ ィングが液架橋力の低減に有効であること を確認できる.









図10 剥離距離の比較

さらに,スタイラスの耐摩耗試験(押しつ け量 5µm,摺動振幅 10µm)を実施した結 果,10 万回までは摩耗せず高精度に使用可能 であることを確認した. 座屈の耐久試験の 場合,70万回以上の使用にも耐えられること が分かった.また,直径 100µm の軸受用の精 密鋼球およびルビー球を用いて接触子形状 が校正可能であることを確認した.

スタイラスシャフトの直径がスタイラス シャフトレーザ照射部のレーザスポット直 径よりも小さくなると、スタイラス内部を透 過し屈折する光量が減少すると同時に回折 の影響により、測定対称面への接触検出感度 が低下する. そこで, FDTD 法による光学シ ミュレーションを用いることで、本システム で使用可能なスタイラス最小径について検 討した. FDTD 法とは、マクスウェルの微分 方程式を差分化し,時間領域で電磁界強度を 求める方法である. 断面の放射強度分布がガ ウス分布のレーザ光を対物レンズにより集 光しスタイラスシャフトに照射する.スタイ ラスシャフトを透過,屈折,回折した光の2 分割型フォトダイオード上での光強度値を 解析し、出力Lxを算出する.以前の研究成果 では, 波長が 650 nm のレーザを用いた場合 は,直径が 0.5 µm 以下のスタイラスシャフト を用いると出力しはほとんど変化がなく使用 不可能である. 直径 0.5 μm 以下の極小径スタ イラスシャフトを用いる場合は、レーザ光源 の短波長化やレンズの高 NA 化が必要になる と考えられる. そこで, 本研究では波長が 375 nm および 650 nm のレーザを用いた際の出力 Lの変化を FDTD 法により調べた. FDTD 法 による光学シミュレーションの解析結果を 図11に示す. 横軸はスタイラスシャフト直 径,縦軸はスタイラスシャフトを X 方向に 0.1 µm 変位させた際の出力1,の変化量を示す. 基礎実験の結果,波長 375 nm のレーザを用 いた場合, 直径 0.4 µm のスタイラスシャフト で約5 nm の分解能が得られることを確認し ている. 解析の結果, 直径 0.2 μm のスタイラ スシャフトは0.5μmのスタイラスシャフトと 同程度の感度が得られている.これより,波 長 375 nm のレーザを使用することで、図 11 に示すように 0.2 µm 程度のスタイラスシャ フトでも使用できる可能性があることが解 析の結果確認できた.



図 11 FDTD シミュレーション結果

4. 研究成果

ウェットエッチングおよび CO2 レーザを用 いたスタイラス接触子の製作方法について 検討した. その結果, CO2 レーザを用いること でスタイラスシャフト直径約 0.4 μm,スタイ ラス接触子直径約 1.2 μm のスタイラスが製 作可能であることを確認した.また,微細な 表面粗さ測定用のスタイラス先端部先鋭化 技術(先端半径 0.025µm)およびL字曲げ加 工技術を開発した. 先端球の製作に関しては スタイラスの鉛直下方から C02 レーザを照 射可能なように光学系を改良することによ り,スタイラス軸と球中心のずれが少ないス タイラスの製作が可能になった. また,表面 間力によるスタイラスの付着対策として,膜 厚数 nmの 撥水コーティングを行い, 表面間力 の影響を約3割低減可能であることを確認し た. さらに、スタイラスの耐摩耗試験(押し つけ量 5µm, 摺動振幅 10µm) を実施した結 果,10 万回までは摩耗せず高精度に使用可能 であることを確認した. 座屈の耐久試験の 場合,70万回以上の使用にも耐えられること が分かった. また, 直径 100µm の軸受用の精 密鋼球およびルビー球を用いた接触子形状 の校正方法を確立した.この他,微細金型や 小径穴等様々な測定実験を通じた測定用プ ログラムの改良および信号処理プログラム の開発を行った.FDTD 法による光学シミュレ ーションの解析結果より,波長375 nmのレー ザを使用することで,0.2 μm 程度のスタイラ スシャフトでも使用できる可能性があるこ とが解析の結果確認できた.また,基礎実験 の結果,波長 375 nm のレーザ光を用いること で,直径約 0.4µm の極小径のスタイラスシャ フトでも約 5 nm の測定分解能が得られるこ とを確認した.

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計4件)

(1) <u>Hiroshi MURAKAMI</u>, Akio KATSUKI, Takao SAJIMA, Kosuke Uchiyama, Fabrication of an ultra-small-diameter optical fiber probe using an acid-etch technique and a CO2 laser for 3D micro metrology, International Journal of Automation Technology, 査読有, Vol. 11, No. 5, pp. 699 ~706, (2017).

(2) <u>Hiroshi Murakami</u>, Akio Katsuki, Takao Sajima, Development of Touch Probing System Usinga Fiber Stylus, Fibers, 査読 有, 4, 24; doi:10.3390/fib4030024, pp. 1 ~13, (2016).

(3) <u>Hiroshi Murakami</u>, Akio Katsuki, Takao Sajima, Mitsuyoshi Fukuda, Reduction of Liquid Bridge Force for 3D Microstructure Measurements, Applied Science, 査読有, 6, 153; doi:10.3390/app6050153, pp. 1~11, (2016).

(4) <u>Hiroshi MURAKAMI</u>, Akio KATSUKI, Takao SAJIMA, Takuya SUEMATSU, Study of a Vibrating Fiber Probing System for 3-D Microstructure: Performance Improvement, Measurement Science and Technology, 査読 有, 25, p.094010(7pp), (2014).

〔学会発表〕(計4件)

(1) Kosuke Uchiyama, Hiroshi MURAKAMI, Akio KATSUKI, Takao SAJIMA, Takahiko YAMAMOTO, Ryosuke NAGATA, Kunitaka FUJIYOSHI, Fabrication of Probe Tips for Nanoscale 3D Metrology, Proceedings of the 32nd Annual Meeting of the American Society for Precision Engineering, USB(full paper in flush memory), 2017.10.31、シャーロット(アメリカ).

(2) Hiroshi Murakami, Akio Katsuki, Takao Sajima, Mitsuyoshi Fukuda, Development of a System for 3-D Micro Metrology Using an Optical Fiber Probe: Reduction of Surface Force Effect, Proceedings of the European Optical Society Annual Meeting (EOSAM) 2016, USB(full paper in flush memory), 2016. 9. 28, ベルリン (ドイツ).

(3) <u>Hiroshi Murakami</u>, Akio Katsuki, Takao Sajima, Mitsuyoshi Fukuda, Masaki Okada, Megumu Nagaura, FABRICATION OF AN ULTRA-SMALL-DIAMETER OPTICAL FIBER PROBE FOR 3D MICRO METROLOGY, Proceedings of the XXI IMEKO World Congress, USB(full paper in flush memory), 2015.9.1, プラハ (チェ コ).

(4) <u>Hiroshi Murakami</u>, Akio Katsuki, Takao Sajima, Narumi Tokuoh, Mitsuyoshi Fukuda, Development of a System for 3-D Micro Metrology Using an Ultra-Small-Diameter Optical Fiber Probe- Optical Analysis and Evaluative Experiment Using the 0.4 μ m Diameter Stylus Shaft -, Proceedings of the 29th Annual Meeting of the American Society for Precision Engineering, Vol. 59, pp. 63~66, 2014.11.12, $\mbox{$\pi$}\mbox{$\pi$}\mbox{$h$}\mbox{$h$}\mbox{$\nu$}\mbox{$\mu$}\mbox{$\nu$}\mbox{$\nu$}\mbox{$\nu$}\mbox{$\nu$}\mbox{$\mu$}\mbox{$\nu$}\mbox{$\mu$}\mbox{$\mu$}\mbox{$\mu$}\mbox{$\mu$}\mbox{$\nu$}\mbox{$\mu$}$

〔産業財産権〕

○出願状況(計1件)

名称:形状測定装置 発明者:吉田一朗,村上洋,浜野康雄,本田裕, 青陰雅昭 権利者:小坂研究所,北九州市立大学 種類:特許 番号:特願 2017-040562 出願年月日:2017 年3月3日 国内外の別: 国内 [その他]

ホームページ等

http://www.env.kitakyu-u.ac.jp/~murakal

6/

6. 研究組織

(1)研究代表者
村上洋
北九州市立大学・国際環境工学部・機械システム工学科・准教授

(093) 695-3201 研究者番号:00416512